(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 18 août 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/076685 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: H05K 7/20, B64D 11/06
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2005/050408

- (22) Date de dépôt international: 1 février 2005 (01.02.2005)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

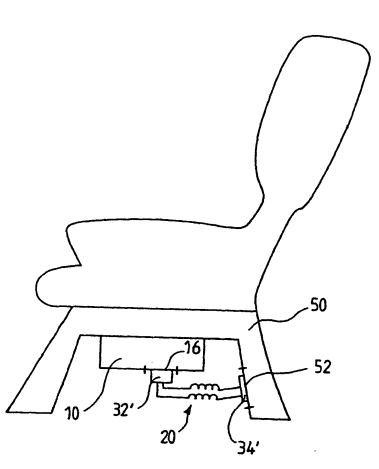
français

- (30) Données relatives à la priorité : 04/01004 3 février 2004 (03.02.2004)
 - Déposant (pour tous les États désignés sauf US)
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US)
 : THALES [FR/FR]; 45, rue de Villiers, F-92200
 Neuilly-sur-Seine (FR).

- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): SARNO, Claude [FR/FR]; Thales Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 Arcueil Cedex (FR). CATROS, Jean-Yves [FR/FR]; Thales Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 Arcueil Cedex (FR). NOEL, Pierre [FR/FR]; Thales Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 Arcueil Cedex (FR).
- (74) Mandataires: ESSELIN, Sophie etc.; Thales Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 Arcueil (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: COOLING SYSTEM FOR AN ELECTRONIC BOX
- (54) Titre: SYSTEME DE REFROIDISSEMENT D'UN BOITIER ELECTRONIQUE



(57) Abstract: The invention concerns a cooling system for an electronic box (10) capable of releasing heat. It comprises a passive cooling device (20) adapted to be connected to the electronic box (10) and an element (50) made of a heat conducting material and said element (50) comprises at least one contact zone (52) connected to the passive cooling device (20), said contact zone being arranged on the element so as to dissipate the heat derived from the cooling device towards the entire element (50).

(57) Abrégé: L'invention conceme un système de refroidissement d'un boîtier électronique (10) susceptible de dégager de la chaleur. Il comprend un dispositif de refroidissement passif (20) apte à être connecté au boîtier électronique (10) et un élément (50) constitué d'un matériau conducteur de chaleur et cet élément (50) comprend au moins une zone de contact (52) connectée au dispositif de refroidissement passif (20), cette zone de contact étant disposée sur l'élément de manière à dissiper la chaleur issue du dispositif de refroidissement vers l'ensemble de l'élément (50).

WO 2005/076685 A1

CR. CU, CZ. DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ. LC. LK, LR, LS. LT. LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX. MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR). OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publice:

avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.